

Bill Of Material(Parts List)
部品表

ID 番号	Component 部品名	Description 解説	QTY 数量
C1	Aluminum Electrolytic Capacitors アルミ電解コンデンサ	100uF-470uF/16V Radial Lead	1
C2	Multilayer Ceramic Capacitors 積層セラミックコンデンサ	0.1uF/50V(Lead spacing 5.08mm) リードピッチ5.08mm	1
D1-D5	Fast Switching / General Purpose Rectification Diode 高速スイッチング・汎用整流ダイオード	1N4148 1S1588同等品	5
D6	Zenner Diode ツェナダイオード	5.1V 1/2W	1
D7	Zenner Diode ツェナダイオード	13V 1/2W	1
LED1	Light Emitting Diode(RED) 発光ダイオード(赤)		1
R1	Carbon Film Resistor カーボン皮膜抵抗	1K5 1/4W	1
R2	Carbon Film Resistor カーボン皮膜抵抗	1K5 1/4W	1
R3(VR1)	Trimmer Potentiometer 半固定抵抗	10K, 6.35mm-7mm Square, Single-Turn Cermet サーメットタイプ	1
R4	Carbon Film Resistor カーボン皮膜抵抗	10K 1/4W	1
R5	Carbon Film Resistor カーボン皮膜抵抗	1K 1/4W	1
R6	Carbon Film Resistor カーボン皮膜抵抗	200R 1/4W For RCD Programmer V2.3 RCDライタV2改で使用	1
R7	Jumper Wire ジャンパ線	0R 1/4W, Use Jumper Wire or Zerohm Resistor ゼロオーム抵抗	1
U1	D-Subminiature Connector Dサブコネクタ	9pin,Female with right-angle pins 9ピン・メス、基板取付用	1
U2	Zero Insertion Force(ZIF) IC Socket ゼロプレッシャーソケット	ZIP DIPII 18pin(TEXTTOOL/3M) 18ピンTEXTTOOL(3M)	1
(U2)	Dual In Line(DIL) IC Socket DIP用ICソケット	18pin, Not need if ZIF Socket is used 18ピン、ZIFソケットを使用する場合は不要	1
U3	Printed Circuit Board プリント配線板	or Drilled Copper Clad Breadboard, Matrix Board あるいは、ユニバーサル基板を使用	1